

No.JE11-EP-24007

報道機関各位

株式会社ジーダット、TSMC の OIP EDA Alliance に加入

株式会社ジーダット（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松尾和利、以下「ジーダット」）は、TSMC の Open Innovation Platform[®]（以下、OIP）での EDA Alliance に加入しました。

[TSMC OIP EDA Alliance](#) のメンバーは、TSMC の業界をリードするプロセス技術と 3DFabric 技術を用い、高品質かつ実績のある電子設計自動化（EDA^{*1}）ツールとサービスを顧客に提供し、次世代の半導体設計を可能にしています。ジーダットは、同アライアンスに加わることで、主力製品である **SX-Meister** を通じて TSMC の顧客へのサポートをさらに強化します。

カスタム設計は、開発期間の短縮が求められる中で、性能・品質を犠牲にすることなく設計の自動化を図ることは極めて難しく、半導体の生産性向上に大きなネックとなっています。OIP EDA Alliance に参加することで、ジーダットは TSMC と協力し、アナログ、パワーデバイス、メモリ、イメージセンサー、LCD ドライバーなど、さまざまなアプリケーションのカスタム設計技術において迅速かつ高品質な対応を可能にし、TSMC の最先端プロセス技術で顧客のイノベーションを加速します。

ジーダットの代表取締役社長、松尾和利は次のように述べています。

「TSMC OIP エコシステムに参加することで、当社の EDA ソリューション **SX-Meister** を使用して、アナログおよびパワーデバイスの設計効率をさらに向上させることを目指します。TSMC とのパートナーシップは、TSMC のプロセス技術によるお客様の次世代技術革新の加速を支援します。」

TSMC のエコシステムとアライアンス管理部門責任者であるダン・コーチパッチャリン氏は次のようにコメントしています。

「TSMC EDA Alliance にジーダットを迎えることができ、大変嬉しく思います。TSMC は、OIP エコシステムのパートナーと緊密に連携し、お客様が TSMC の最先端のプロセス技術と 3Dfabric 技術を活用して、次世代の AI、HPC、モバイルアプリケーションでまったく新しいレベルのパフォーマンスと電力効率を実現できるように取り組んでいます。」

ジーダット掲載 URL

<https://www.jedat.co.jp/info-j/20240723/>

* 1 EDA (Electronic Design Automation)

半導体やプリント基板等の電子設計用 CAD システム

【会社概要】

株式会社ジューダット <https://www.jedat.co.jp/>

- 設立： 2004 年
- 事業内容： 半導体やディスプレイ設計向け設計自動化ソフトウェアの開発・販売・サポート、および半導体設計受託業務
- 所在地： 〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲
- 代表者： 代表取締役社長 松尾 和利

【お問い合わせ先】

株式会社ジューダット

E メール: ono.nobuto@jedat.co.jp

電話: 03-6262-8400